

檔 號：

保存年限：

國立高雄科技大學 函

地址：80778高雄市三民區建工路415號
承辦人：蘇貞文
電話：07-6011000#31471
電子信箱：chenwen87@nkust.edu.tw

受文者：高雄醫學大學

發文日期：中華民國108年9月17日

發文字號：高科大研字第1082800536號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：電路板製程工程師能力鑑定師資研習活動1081003.pdf
(108091700021_108FA01456_1_17110533021.pdf)

主旨：本校欲辦理「iPAS電路板製程工程師能力鑑定師資研習活動-初級術科實作交流研習」，敬邀 貴校報名參加，並請協助轉知所屬相關單位(系、所)踴躍參加，請查照。

說明：

一、本校承辦iPAS電路板製程工程師初級術科考場建置計畫及能力鑑定考試。為讓貴校相關科系老師能更加充分認知本考場鑑定內容，對「電路板製程工程師能力鑑定」考試有更全面性地認識，提升初級能力鑑定之專業教學能量，本校欲於10月3日(四)辦理「iPAS電路板製程工程師能力鑑定師資研習活動-初級術科實作交流研習」活動，敬請踴躍參加(活動內容詳如附件)。

二、研習相關資訊如下：

(一)研習時間：108年10月3日(四)共6.5小時。

(二)研習地點：國立高雄科技大學 建工校區。

(三)活動費用：免費。

(四)活動人數：限 25人(名額有限，報名從速，額滿截止)。

三、報名方式：請於108年9月27日(五)前至<https://forms.gle/ZtLbEpAoN1PFAsYP9> 填寫報名表。

四、報名洽詢：07-6011000*31475或E-Mail至wang0904@gmail.com 王小姐。

五、有關iPAS經濟部產業人才能力鑑定資訊，請上：<https://>

收文文號：1080009504

www.ipas.org.tw/EVM/AbilityIndex.aspx

正本：南區大專校院

副本：本校產學營運處產學運籌中心



裝

擬：

呈閱後將訊息公告於本中心網站。

承辦人：

教務處推廣教育與數位學習中心主任：

教務長（決行）：

 0917
1358

 0918
1653

 0918
1655

訂

線

電路板製程工程師能力鑑定師資研習活動

初級術科實作交流研習

課程說明：經濟部聚焦培育電路板製程人才，致力推動「電路板製程工程師能力鑑定」考試，透過能力鑑定考試鑑別，為產業培育優秀人才，協助電路板製程產業創造技術研發升級優勢。本課程規劃對應電路板製程工程師能力鑑定考科內容與關鍵能力，協助相關系所教師充分認知鑑定內容，將對「電路板製程工程師能力鑑定」考試有全面性的認識，進而提升初級能力鑑定之專業教學能量。

參與對象：南部大專校院專兼任教師及教職員。

報名資格：以願意推動能力鑑定成為種子師資擴散專業能量之教師優先。

研習時間：108年10月3日(四)，共6.5小時。

研習地點：國立高雄科技大學 建工校區。

活動人數：限25人(名額有限，報名從速，額滿截止)。

洽詢窗口：電話:07-6011000*31475,或 E-Mail 至 wang0904@gmail.com 王怡文小姐。

報名網址：<https://forms.gle/ZtLbEpAoN1PFAsYP9>

報名費用：全程免費。

報名期間：即日起至108年9月27日(五)17:00止。

主辦單位：國立高雄科技大學化學工程與材料工程系

國立高雄科技大學電子工程系

協辦單位：國立高雄科技大學 產學營運處 產學運籌中心

課程內容

時間	課程內容	講師	地點
9:00-9:30	報到		
9:30-9:45	開幕、致詞	院長、系主任	化材館 1F 曉東講堂
9:45-10:45	電路板切片分析設備之功能與操作介紹 (光學顯微鏡、拋光研磨機)	元利儀器陳維邦 先生/台灣中澤 郭浩甫先生	化材館 305 材料實驗室
10:45-11:00	茶敘交流、休息		化材館 1F 曉東講堂
11:00-12:00	電路板製造及切片分析實務: 術科考試規則說明	TPCA 張靖霖顧問	
12:00-13:00	午餐、休息		司令台 2F 會議室
13:00-17:00	電路板製造及切片分析實務: 術科考試實作演練	TPCA 張靖霖顧問	化材館 305 材料實驗室